

清潔塗佈專業工廠

since 1984

強黏 UV 膠帶 UP163H24



全科 UP163H24 UV 膠帶，是專為需要深切之 QFN、EMC 基板、LED 晶片模組、SIM 卡模組、照相頭模組等各類切割製程而特別設計黏膠加厚的強黏 UV 膠帶。塗佈特殊黏膠，具高黏著力，使晶片於切割過程不脫落、不飛散。加工結束後，只要照射適量的紫外線，就可以變成不黏，可以很容易取下而不脫膠。適用於正切製程。

符合 RoHS 及 無鹵 要求。

物性：

編號	UP163-H24	
基材	PO	
基材厚度	0.130 ± 0.010mm	
上膠厚度	0.040 mm	
總厚度	0.170 mm ± 0.010mm	
拉力強度	14 kg/in.	
伸長率	600 %	
離型膜	0.050±0.003mm PET	
	對鋼片	對玻璃
照射前黏著力, 對鋼片	2,400 ± 500 g/in.	2,400 ± 500 g/in.
照射後, UV365nm, 300 mJ/cm ²	30±10 g/in.	30±10 g/in.

儲存要領：請儲放於陰涼乾燥、不可照射到陽光的處所，6個月以內用完。